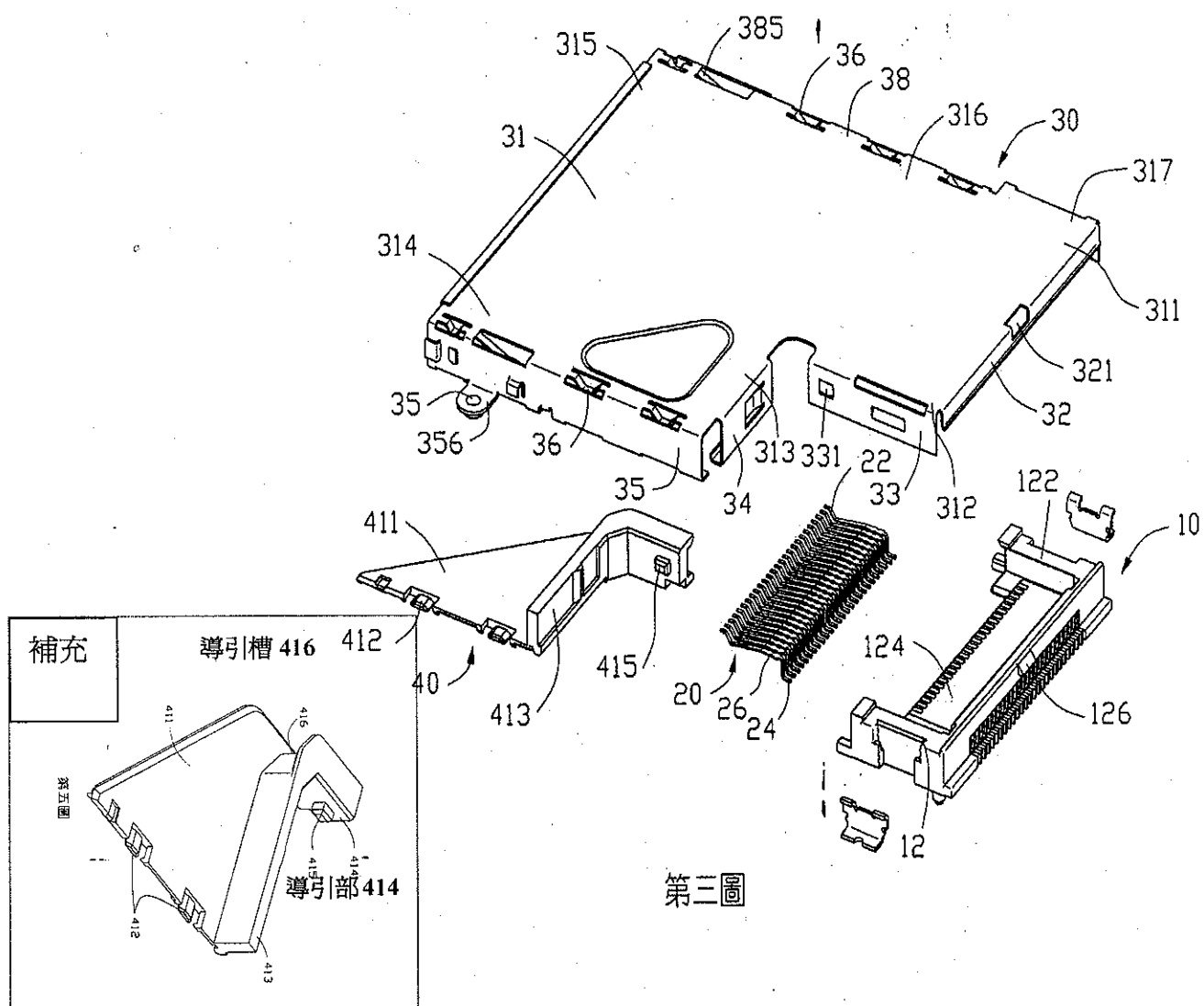
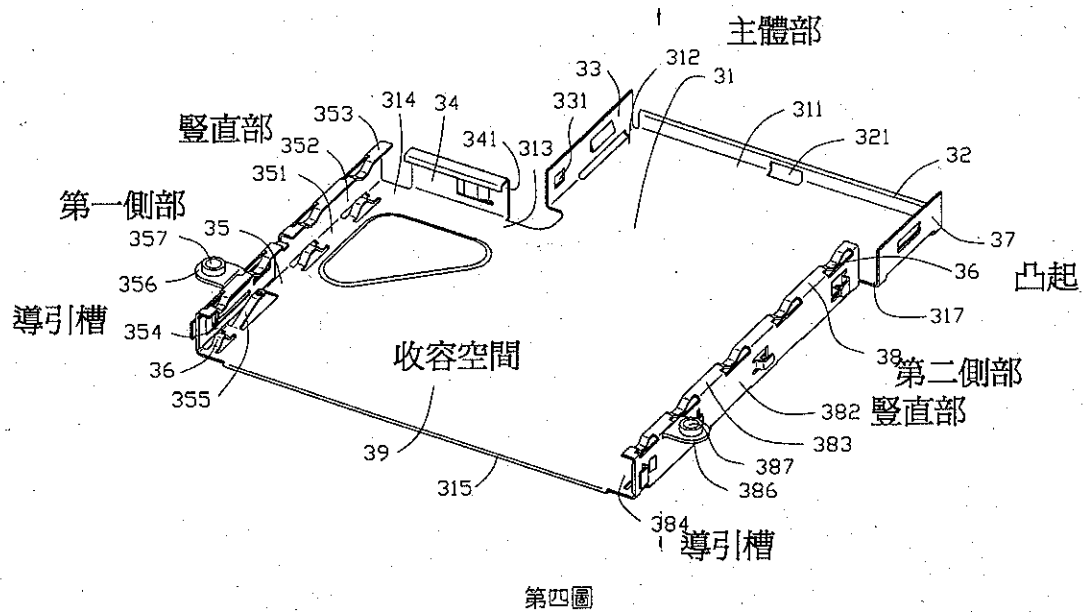
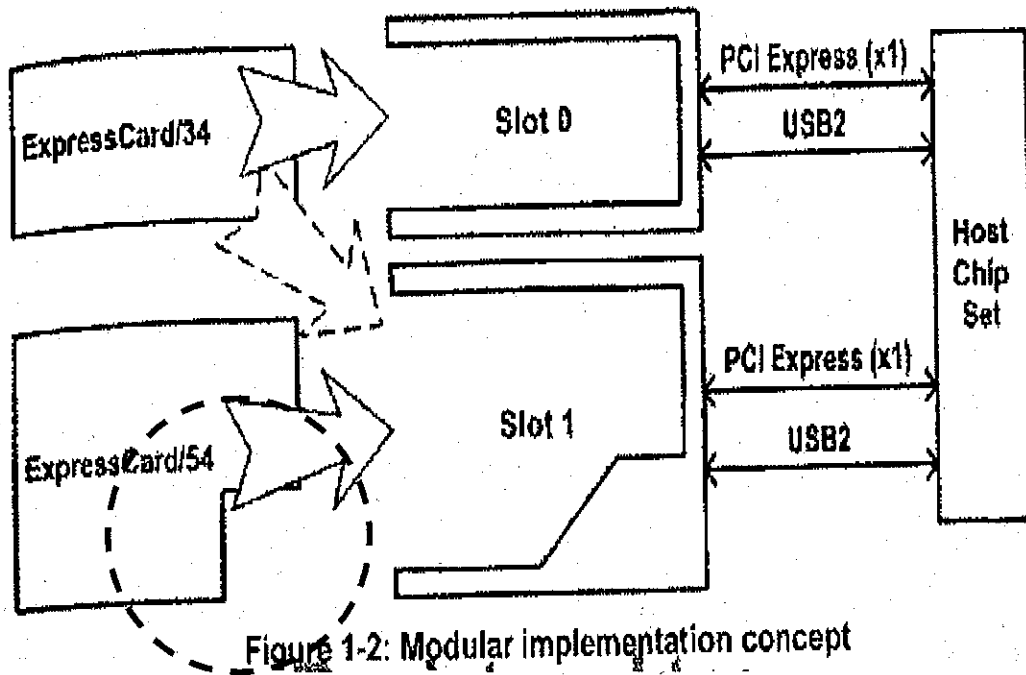


附圖一、系爭專利A代表圖式





附圖二引證 A-1 相關圖式



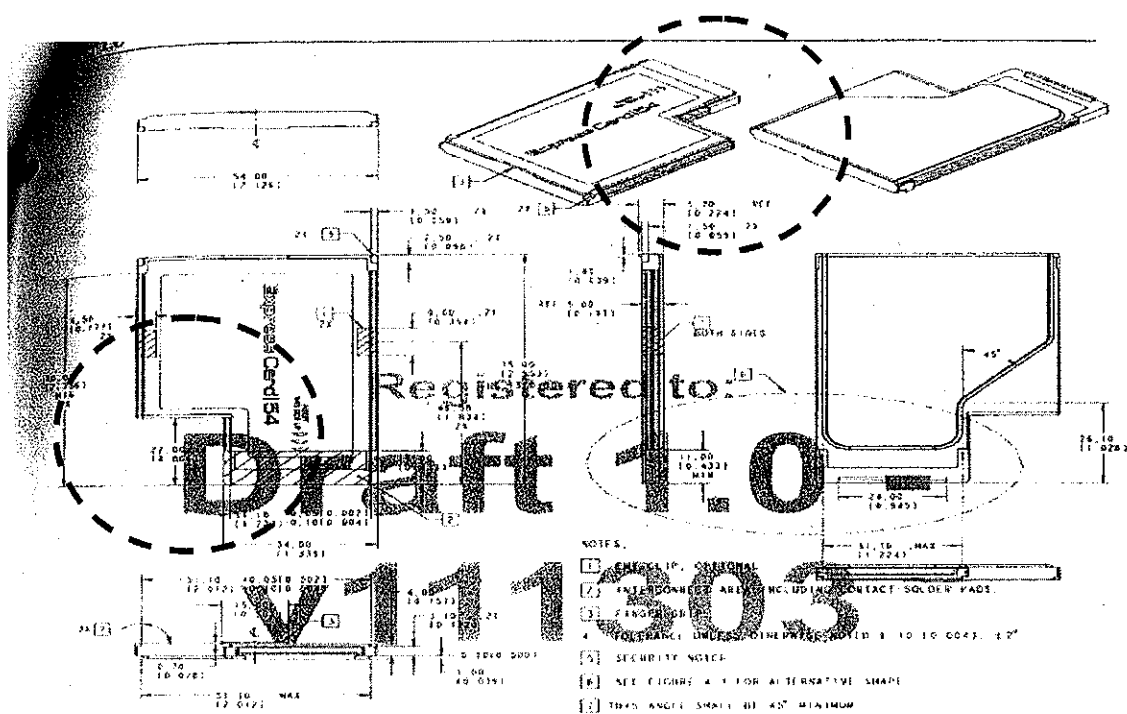


Figure 4-2: ExpressCard/54 module outline dimensions

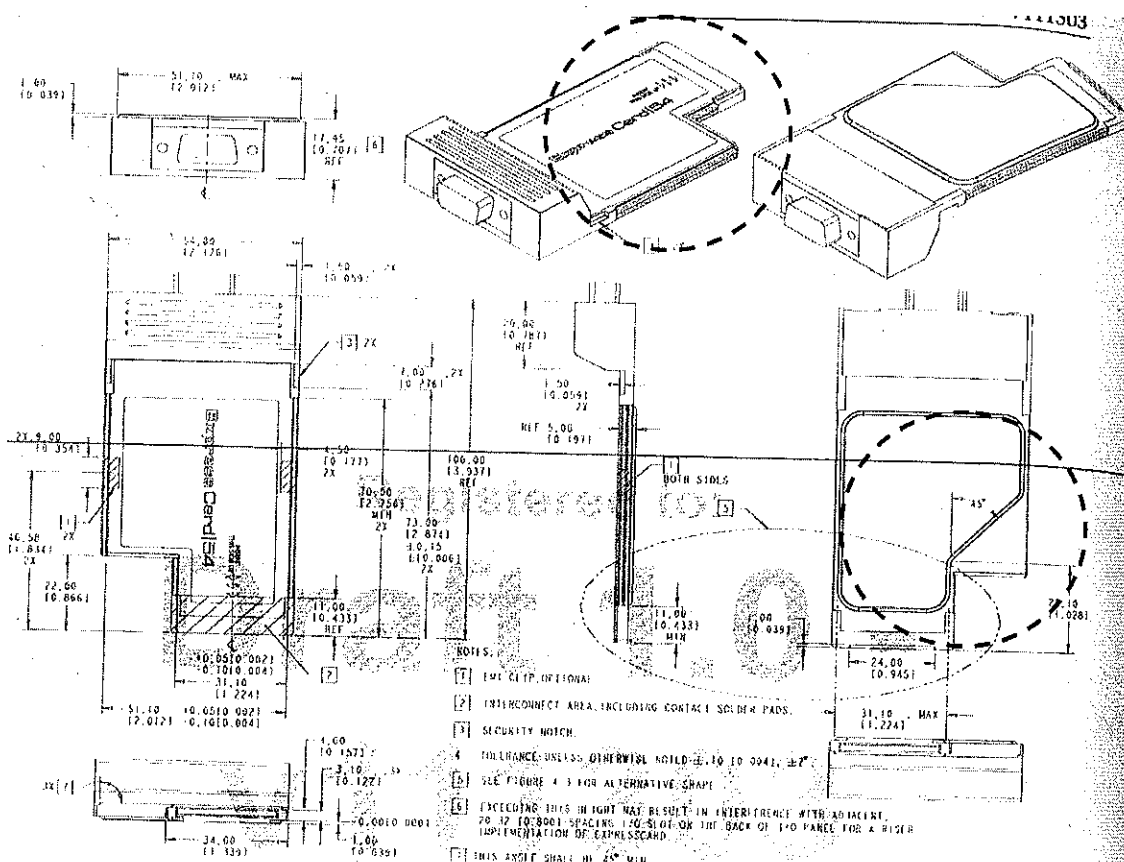
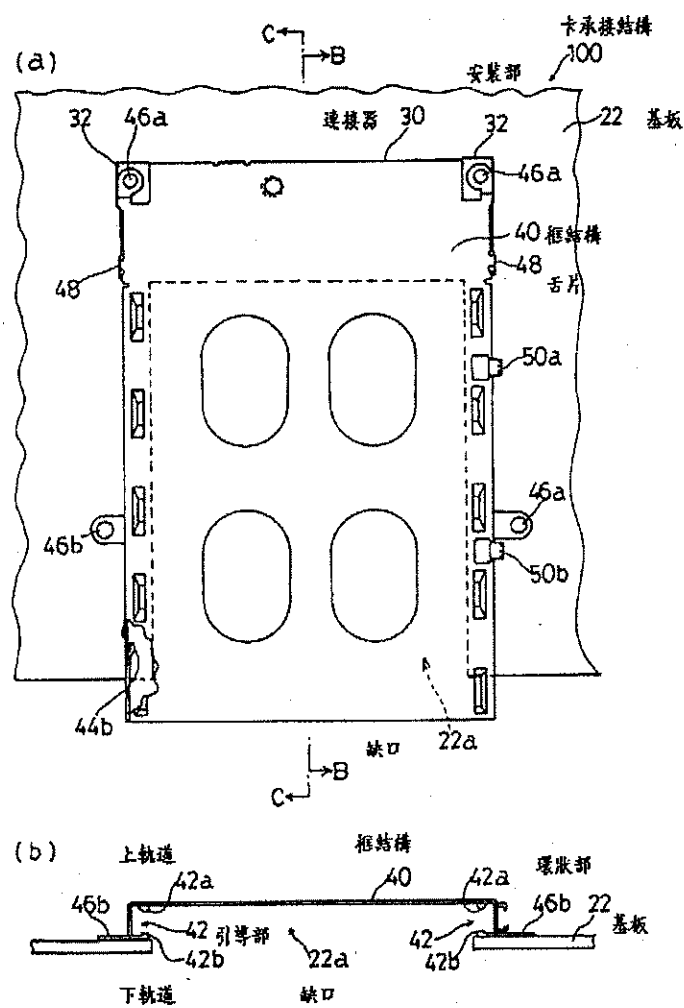


Figure 4-5: ExpressCard/54 extended module outline dimensions

附圖三引證 A-3 相關圖式



引證A-3第一圖包括上視圖(a)及正視圖(b)

附表一

系爭專利 A 申請專利範圍第 1 項與無效證據之技術特徵比對表				
編號	系爭專利 A 之技術特徵	引證 A-1	引證 A-2	引證 A-3
1	一種電子卡連接器，其包括：絕緣本體，係呈縱長構形，於其上設有對接部（見說明書第 7 頁倒數第 8 行「其上所設對接部旨向後延伸出用於與 PC 對接」）；	第 55 至 63 頁（Figure 5-2 至 Figure 5-4）則揭露主機連接器（Host Connector），其背面有對外之對接結構。	見於 Brad Saunders 演說投影片 10、11 之主機連接器（Host Connector）。	連接器 30，與電子卡形成電氣連接。
2	複數端子，係收容於絕緣本體內並於所述對接部內沿前後向延伸，其包括顯露於所述對接部內之接觸部及延伸於所述絕緣本體前端外之焊接部；	在主機連接器（Host Connector）設置有若干 Pin 腳（見 Figure 5-2 至 Figure 5-4）。	見於 Brad Saunders 演說投影片資料 11 右上角所標示之具若干端子的主機連接器圖式。	
3	遮蔽殼體，係為		而 Brad	

	「L」構形並組設於絕緣本體上，其內界定有「L」形之用於容納電子卡之收容空間，		Saunders 演說投影片資料 10 亦揭示遮蔽殼體 (Top Cover) 為 L 構形。	
4	其包括有主體部及位於所述主體部相對兩側之側部，所述側部上設有複數延伸入所述收容空間內之凸起，且該等凸起共同形成用於導引所述電子卡插入之導引槽；			框結構 40 係沖壓金屬板而成，將此框結構 40 之左右兩端部彎曲，並在此左右兩端部上形成可引導 IC 卡插拔之引導部 42。在該左右兩端部所形成的引導部 42 上具備沖壓金屬板並分別向內側突出之上下二條軌道

				42a, 42b, 插入之 IC 卡兩端部被保持並引導至軌道 40 內。
5	導軌, 係位於所述收容空間內並與所述遮蔽殼體配接, 其包括有其上設有用於導引所述電子卡插入之導引槽之導引部。		與投影片資料 10 所標示之 Right Guide Rail 結構呈現 N 字外型及其引導作用相同。	

附表二

<u>系爭專利 A 申請專利範圍第 2 至 6 項與無效證據之技術特徵比對表</u>				
<u>請求項</u>	<u>技術特徵</u>	<u>引證 A-1</u>	<u>引證 A-2</u>	<u>引證 A-3</u>
2	<u>「所述側部包括上水平部、下水平部及連接所述上、下水平部之豎直部, 其中上水平部係自所述主體部側端緣延伸出,</u>			<u>框結構 40 之左右兩側具有側壁 52, 而該側壁 52 之上、下水平位置即是</u> <u>以沖壓金</u>

	<u>所述下水平部與所述上水平部平行相對,所述凸起係分別形成於所述上水平部與下水平部上。</u> (附屬於第 1 項)			<u>屬板而形成分別向內側突出之上下二條軌道 42a, 42b,</u> <u>並形成可引導 IC 卡插拔之引導部 42。</u>
<u>3</u>	<u>「其中分別位於上、下水平部之所述該等凸起係間隔排列。」</u> (附屬於第 2 項)			
<u>4</u>	<u>「其中所述遮蔽殼體側部之上水平部還設有延伸入所述收容空間內之彈臂。」</u> (附屬於第 3 項)			<u>引導部 42 之插入方向的前方形成使金屬板朝內側而自下方突出之</u>
<u>5</u>	<u>「其中所述彈臂係位於兩相鄰所述凸起之間。」</u> (附屬於第 4 項)			<u>第 1 接地點 44a, 並在引導部 42 的入口附近側方形成第 2 接地</u>

				<u>點 44b。</u>
<u>6</u>	<u>「其中所述遮蔽殼體上還設有定位部,所述定位部係位於所述收容空間外並與所述側部相連。」(附屬於第 1 項)</u>			<u>框結構 40 上設有可將此基板 40 固定於基板 22 及可使框結構 40 與基板 22 接地連接之環狀部 46b。</u>